

# 御 来 場 御 礼

株式会社 土井製作所

〒135-0016 東京都江東区東陽5-30-13  
東京原木会館5F  
TEL 03-3647-0151/FAX 03-3647-9484  
HP <http://www.doi-web.com>

## JECA FAIR 2019～第67回電設工業展～

この度はご多忙の中、弊社ブースへのご来場を賜り厚く御礼申し上げます。  
おかげ様で多数の方のご来場をいただき、大盛況のうちに終了することができました。  
弊社は創業92周年を迎え、地中線材料の総合システムメーカーとして、様々な分野の事業に協力させていただいております。  
今回は「専門技術でスマート社会のインフラをサポート！」をテーマに、  
本邦初公開となる新商品を含め、専門技術に特化した製品を展示いたしました。

- 耐震・免震・地盤沈下・液状化対策技術
- 防水・止水・浸水対策技術
- 既設管の補修・補強・メンテナンス技術
- インフラ老朽化対策・長寿命化・防食・メンテナンス技術
- リサイクル樹脂製品による軽量・省力化技術
- 無電柱化システム

ご興味のある商品についてはご説明に伺いますので、何なりとご連絡ください。  
これからも現場のニーズに対応した製品の開発に力を入れて参ります。  
今後とも、ご指導、お引合いのほどよろしくお願い申し上げます。

なお、今回展示いたしました商品は、当社のホームページにて一部、事例・動画など紹介しております。  
また、Facebookでも新商品紹介や納入事例を掲載しております。是非ご覧ください。

ホームページ：<http://www.doi-web.com>      FBファンページ：<http://www.facebook.com/doi.fbfb>

開催日：令和元年5月22日(水)～5月24日(金)の3日間

開催場所：東京ビッグサイト      主催：一般社団法人 日本電設工業協会

### ・会場写真



ブース外観



製品コンクール出展品  
「DDコネクター」



EPスリーブ防護管・補修可とう管DRP



NRI樹脂製補修材



製品コンクール2017年受賞  
「防水型ハンドホールシステム  
DDH-Sタイプ」



復興支援コーナーでの展示の様子